

# 无卤素晶片固定胶晶片邦定胶芯片固定胶单组份低温固化环氧树脂胶

产品名称	无卤素晶片固定胶晶片邦定胶芯片固定胶单组份低温固化环氧树脂胶
公司名称	深圳市泰达克电子材料有限公司
价格	78.00/瓶
规格参数	泰达克:TEXXX
公司地址	深圳市罗湖区桂园街道笋岗东路2121号华凯大厦2708室
联系电话	13510774955

## 产品详情

晶片固定芯片固定环氧树脂胶是一种用于固定晶片芯片的特殊胶水，采用环氧树脂作为基础材料。它具有以下特点：

- 强力粘接：**环氧树脂胶具有很高的粘接强度，可以牢固地固定晶片芯片，防止其松动或脱落。
- 耐高温：**环氧树脂胶具有良好的耐高温性能，可以在高温环境下保持稳定的粘接性能。
- 耐候性好：**环氧树脂胶具有良好的耐候性，可以在各种恶劣环境下保持稳定的性能，不易老化。
- 电绝缘性：**环氧树脂胶具有良好的电绝缘性能，可以有效地隔离电流，保护晶片芯片不受损。
- 方便使用：**环氧树脂胶是双组份的，使用前需将两组分按照一定比例混合，然后涂抹在晶片芯片上，固化后形成强力粘接。

晶片固定芯片固定环氧树脂胶广泛应用于电子制造、半导体行业等领域，用于固定晶片芯片，确保其正常运行和长期稳定性。